

香港大學 博士及碩士招生說明會



歡迎 醫學 牙科 法律 商業和經濟學 建築 文學 教育 科學 社會科學 工程學生

香港大學簡介

- 大學排名 (QS) 全球第27位
- 錄取來自世界各地研究生，校內文化多元
- 超過140個學系及研究中心，研究成績卓越
- 設有進修假期，讓學生有機會吸收校外經驗

獎學金/Fellowships and Scholarships

- Hong Kong PhD Fellowship (HKPF) Scheme
US\$30,760 (HK\$240,000) per year
- University Postgraduate Fellowships (UPF)
At least US\$26,390 (HK\$205,900) per year*#
- Postgraduate Scholarships (PGS)
At least US\$24,150 (HK\$188,400) per year#

* Combined value of UPF and PGS

Subject to revision

2018-19入學申請時間/Application Period

Hong Kong PhD Fellowship (HKPF) Scheme

Initial application to the Research Grants Council (RGC):

Early September* – **December 1, 2017 noon***

Full application to the University: September 1 – December 1, 2017

Main round application

September 1, 2017 – **December 1, 2017**

1st clearing round

December 2, 2017 – **April 30, 2018**

2nd clearing round

May 1, 2018 – **August 31, 2018**

* Exact dates to be announced by the RGC at its website

(<http://www.rgc.edu.hk/hkphd>)

日期：106年5月23日(星期二)

時間：12:30pm-1:30pm

地點：國立清華大學旺宏館
清沙龍

講者：馮憲平副教授



講者履歷

- 1994 – 2008 清華大學化工系 學士/碩士/博士
- 2001 – 2009 台灣積體電路 工程師/主任工程師/副理
- 2008 – 2009 健鼎企業 新竹研發處 副處長
- 2009 – 2011 美國麻省理工學院 (MIT) 機械系 博士後研究員
- 2011 – now 香港大學機械系 助理教授/副教授
- 2016 – now 香港大學浙江學技術院 副院長

聯絡人

香港大學 機械工程系 馮憲平副教授

電話：(852) 6806 4648

電郵：hpfeng@hku.hk

On-line Application and Enquiries

Graduate School

Room P403, Graduate House, The University of Hong Kong,
Pokfulam, Hong Kong

Tel: (852) 2857 3470 Fax: (852) 2857 3543

Email: gradsch@hku.hk

Homepage: www.gradsch.hku.hk

